

2025年4月28日

各 位

株式会社レスター(東証プライム:3156)

レスター、ベトナム最大手IT企業 FPT Semiconductor社と半導体販売、共同研究・設計開発等でさらなる協力関係を推進

株式会社レスター(本社:東京都港区、代表取締役会長兼社長:今野 邦廣)は、FPT Semiconductor.,JSC(本社:ベトナム ハノイ、代表取締役社長:グエン・ビン・クアン(Nguyen Vinh Quang)、以下「FPT」)と半導体販売や共同研究・設計開発等、半導体関連分野においてさらなる協力関係を推進することを目的とし、本日基本合意書を締結しましたことをお知らせいたします。

ベトナムでは半導体産業が国家戦略として位置づけられており、政府主導で産業育成が進められています。地政学的緊張の中で中立的立場を維持しながら、グローバルサプライチェーンの重要な地位を確立しつつあります。

当社は、FPTが設計する半導体商材の取り扱いを開始し、既に顧客から受注を獲得するなど、FPT商材の拡販に注力しています。当社の顧客基盤と販売力の実績を踏まえ、今般、FPTとはエンジニアリング領域にも拡大した戦略的パートナーシップを構築いたします。半導体製品のさらなる販売拡大をはじめ、当社が中期経営計画に掲げるエンジニアリングビジネスユニットの確立に向け、半導体領域における共同研究・設計開発等においても協力関係を推進いたします。

当社とFPTは、成長するベトナムの半導体市場における存在感をさらに高めるとともに、重要性を増す東南アジア地域での両社のビジネス基盤を強化してまいります。また、両国の半導体分野の発展においても多面的な協業を加速し持続的な成長を実現してまいります。



【基本合意書 調印式の様子】

■ 主な協力内容

1. 半導体チップの販売

FPTが設計・製造する半導体チップを当社とFPTそれぞれのネットワークとリソースを活用し販売促進および市場開拓において協力をを行う。また当社グループは、アジア地域を中心とした販売チャネルの活用を通して、積極的に販売を企画し、促進する。

販売目標:1,000万個(今後3年間)



2. 半導体の共同研究・設計開発

半導体製品に関する共同研究および設計開発プロジェクトを立ち上げ、競争力のある製品開発を目指すべく、技術力の相互補完を行う。必要に応じて、人材交流や知識共有も検討する。

3. 半導体テスト・OSAT(後工程受託サービス)の事業

半導体のテストおよびOSATについて、連携した提供体制を構築し、顧客への品質保証および安定供給に取り組む。

4. オフショア開発の推進

FPTが保有するベトナムでのオフショア開発体制を活用し、顧客に対して設計・検証・開発等のエンジニアリングサービスを提供する。

【会社概要】 株式会社レスター

所在地:東京都港区港南2-10-9レスタービルディング 代表取締役会長兼社長:今野 邦廣 資本金:43億83百万円

「情報と技術で、新しい価値、サービスを創造・提供し、社会の発展に貢献します」という経営理念を掲げ、世界中の課題を解決する「エレクトロニクスの情報プラットフォーマー」を目指す。グループシナジー及び外部パートナーとの積極的な共創や資本業務提携等による多様な事業展開、技術領域の伸展、持続的な規模拡大を推進。

事業概要:半導体・電子部品の販売及び技術サポートをはじめ映像・音響・通信・計測のソリューション提案、太陽光発電による再生可能エネルギーの導入・普及に向けた運営管理を行う。

URL:<https://www.restargp.com/>

【お問い合わせ先】

株式会社レスター 広報・IR室 電話:080-8000-9989 E-mail:pr-hd@restargp.com